



2021年9月28日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ プ ト ラ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 林 為 平
(コード番号：6235 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 山 田 満 男
経 営 管 理 部 長
(TEL. 03-6635-9487)

(開示事項の経過)新会社設立に関するお知らせ

当社は、2021年6月23日に開示致しました「新会社設立に関するお知らせ」に関し、以下のとおり決定致しましたので、お知らせします。

1、設立する新会社の概要

(1) 名 称	光馳半導体設備（上海）有限公司	
(2) 所 在 地	中国上海市浦東自由貿易区	
(3) 代表者の役職・氏名	(役職)CEO・(氏名)Shuo. Li	
(4) 事 業 内 容	半導体デバイス専用設備、通信設備、電子機器、機械設備及び部品の販売。商品の輸出入、技術の輸出入等 (注)開発・生産も行いますが、当初は上記事業内容でスタートし、工場建設等の態勢が整い次第、事業内容を追加いたします。	
(5) 資 本 金	1.2億元(約20.5億円)	
(6) 設 立 年 月 日	2021年9月23日	
(7) 株 主 構 成	光馳科技（上海）有限公司（当社子会社）100%。なお、速やかに出資関係を調整し、光馳科技（上海）有限公司約72%、Afly関係者(当社連結子会社Afly Solution Oyの役員)約18%、社内・グループ内インセンティブ出資(当社グループの役社員)約10%に変更される予定です。	
(8) 決 算 期	12月	
(9) 上場会社と当該新会社との間の関係	資 本 関 係	光馳科技（上海）有限公司（当社子会社）は当社の100%子会社です。新会社は、出資関係調整後も光馳科技(上海)有限会社の子会社であり、当社の特定子会社になります。
	人 的 関 係	光馳科技（上海）有限公司より取締役2名(非常勤)、Afly Solution Oyより取締役1名、監査役1名が派遣されます。また、当社連結子会社である光馳科技（上海）有限公司から社員が複数名派遣される予定です。
	取 引 関 係	当面、当社が新会社より装置を買い取り、販売いたします。



2. 今後の見通し

本件による2021年12月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以上